

<<TD-SCDMA产业十年发展历程>>

图书基本信息

书名：<<TD-SCDMA产业十年发展历程>>

13位ISBN编号：9787121065200

10位ISBN编号：7121065207

出版时间：2008-5

出版时间：电子工业出版社

作者：中国电子报社，TD-SCDMA产业联盟组 编

页数：226

字数：211500

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<TD-SCDMA产业十年发展历程>>

内容概要

从1998年标准的提出到2008年试商用，TD—SCDMA产业已经走过十年风雨历程，实现了从标准到技术、从系统到终端、从芯片到核心软件、从关键元器件到配套装备的产业整体性突破。TD-SCDMA产业发展的十年，是不同凡响的十年，是艰苦探索的十年。本书从不同角度全面回顾了TD-SCDMA产业十年发展的风雨历程，展示了国人在自主创新道路上的不懈追求和辉煌成就，适合信息产业、高技术产业及科技领域政府官员、专家学者、企业人士阅读，也可作为我国自主创新的经典案例读本。

<<TD-SCDMA产业十年发展历程>>

书籍目录

开篇序

TD-SCDMA产业发展的几点思考

第一部分 TD-SCDMA产业价值体现

见证TD-SCDMA十年发展

打造完整产业链统筹规划产业发展

自主创新与应用服务相结合创造移动通信产业新辉煌

TD-SCDMA技术发展历程

举全国之力加速TD-SCDMA商用化进程

第二部分 TD-SCDMA产业发展历程

TD-SCDMA标准故事

第三部分 TD-SCDMA产业链

设备制造篇

TD-SCDMA设备商：强强联手多方共赢

大唐移动：创新核心技术引领TD发展

中兴通讯：战略布局TD细节决定市场

鼎桥：专注无线网络系统研发

中国普天：五大“利器”打造产业链优势

上海贝尔阿尔卡特：携手大唐移动推动TD产业化进程

爱立信：聚合全球资源支持TD演进

新邮通信：持续投入保障成功

武汉虹信：技术积淀促直放站成功

芯片篇

TD-SCDMA芯片：中国厂商崛起

展讯：借2G / 2.5G优势推动TD商用

天暮科技：提供TD终端完整解决方案

凯明：双模终端芯片捷足先登

重邮信科：加快新一代“通芯”芯片研发

广晟：实现TD—SCDMA / HSDPA射频收发芯片批量生产

锐迪科微电子：开发全线射频芯片

鼎芯：首推中国完整射频收发器

终端篇

TD-SCDMA终端：严阵以待迎商用

联想移动：演绎“中国风尚”

海信通信：潜心研发力挺FD

中兴通讯：打造最丰富产品阵列

三星电子：做TD研发先行者

LG电子：将“韩流”带入TD终端

波导：率先推HSDPA终端

夏新：做好终端商业化准备

华立：从TD切入手机市场

新邮通信：重视3G特色业务支持

华为：定制业务促终端发展

TCL：着力开发智能终端

希姆通：按照产品需求提供服务

龙旗通信：终端研发锁定高速率双模手机

<<TD-SCDMA产业十年发展历程>>

科泰世纪：创造“业务手机”新体验

测试篇

TD-SCDMA测试：厂商随“芯”而变

安捷伦：围绕需求全面提供测试方案

R&S：提供完整TD—SCDMA射频测试方案

泰克：加强合作优化测试方案

星河亮点：形成本土测试优势

四十一所：加大投入跟进TD商用测试

湖北众友：服务双模终端测试

中创信测：自主创新端到端测试方案

天线篇

TD-ScDMA天线：网络铺设带动企业崛起

通宇通信：凭借科研实力稳居领先地位

京信通信：主攻智能天线开发全线产品

西安海天：以科研资金实力开拓市场

摩比天线：射频领先优势促产品规模商用

安德鲁：联手中国厂商发展两大产品集群

国信通信：形成批量智能天线供货能力

后记

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>